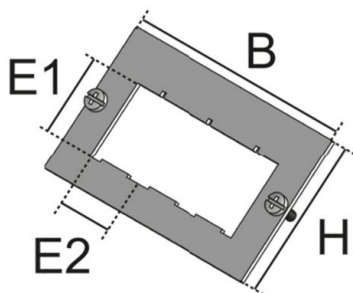


UDEP COR

Einbauplatine, Datentechnik

Einbauplatine aus Aluminium, schwarz beschichtet. Zum Einschrauben in einen Datengeräteträger. Zur Aufnahme von Datenjacks.



| | |
|-------------------------|--|
| Material | Aluminium, einseitig schwarz beschichtet |
| Montageart | schraubbar |
| Einsatzbereich | Geräteträger Daten |
| Aufnahme für Hersteller | Corning: LANscape S250 Modul RJ45 Kat. 6 Corning: LANscape S500 Modul RJ45 Kat. 6A |

Aluminium

| Artikel | H | B | E1 | E2 | Datenjacks | G |
|------------|-------|-------|---------|-------|------------|---------|
| UDEP-COR 3 | 46 mm | 75 mm | 22,8 mm | 18 mm | 3 | 0,03 kg |

H: Höhe

B: Breite

E1: Einbaumaß

E2: Einbaumaß

Datenjacks: max. Anzahl der installierbaren Datenjacks

G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGETD

